

Bona D501

Karta techniczna

Bona D501 jest 1-komponentowym gruntem do przygotowania podkładów przed zastosowaniem klejów silanowych Bona, w szczególności Bona R844, R845, R850/850T, R860 i R870. Nadaje się do podkładów chłonnych i niechłonnych (z wyjątkiem magnezowych podłóg przemysłowych) oraz płyt wiórowych, paneli i tym podobnych podkładów

Największe zalety

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Paro przepuszczalny
- Zawiera środki wiążące kurz i pył.

Dane techniczne

Typ produktu:	Dyspersja syntetyczna
Kolor:	Biały
Lepkość:	Łatwy do nałożenia
GISKODE:	D1
Emicide:	EC1
Gęstość:	1.0 g/cm ³
Środek czyszczący:	Woda
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Okres przydatności do użycia:	6 miesięcy od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Wielkość opakowań:	5 litrów kanister (3 w kartonie)
Bezpieczeństwo:	Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego

Przygotowanie

Powierzchnia podkładu musi być równa, sucha, czysta i pozbawiona pęknięć, w dobrym stanie. Powinna być także lekko porowata. Jeśli to konieczne, powinna być profesjonalnie przygotowana do położenia.

Odpowiednimi podkładami (także w połączeniu w ogrzewaniem podłogowym) są:

- Cement / cementowe posadzki (CT) zgodnie z normą EN 13813
- Posadzki płynne na bazie siarczanu wapnia (anhydrytu) (CA) zgodnie z normą EN 13813
- Mastyksowe posadzki asfaltowe (AS) zgodnie z normą EN 13813
- Posadzki drewniane
- Płyty wiórowe (V100)

Aplikacja

Przed użyciem gruntu, w pomieszczeniu muszą być spełnione następujące warunki klimatyczne (wartości dla Europy Środkowej):

- Temperatura powietrza: min. 18°C

Skorygowano maj 2011

Ta karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Kleje



Bona[®]

Bona D501

Karta techniczna

- Temperatura podłogi: min. 15°C (z ogrzewaniem podłogowym maks. 20°C)
- Wilgotność względna: maks. 70%

Nakładać grunt równomiernie na powierzchni przy użyciu pędzla lub wałka. Uwaga: unikać powstawania kałuż. Pozostawić do wyschnięcia, do momentu, aż powstanie przezroczysta powłoka. Po wyschnięciu można przyklejać parkiet /patrz poniżej/.

Opis

Wydajność około 150 g/m²

Czas schnięcia około 1 – 24 godzin w zależności od chłonności podkładu i klimatu w pomieszczeniu.

Prosimy o zapoznanie się także z instrukcjami dostarczonymi przez producentów parkietu.

Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Prosimy zapoznać się także z innymi informacjami o produktach Bona.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Kleje

